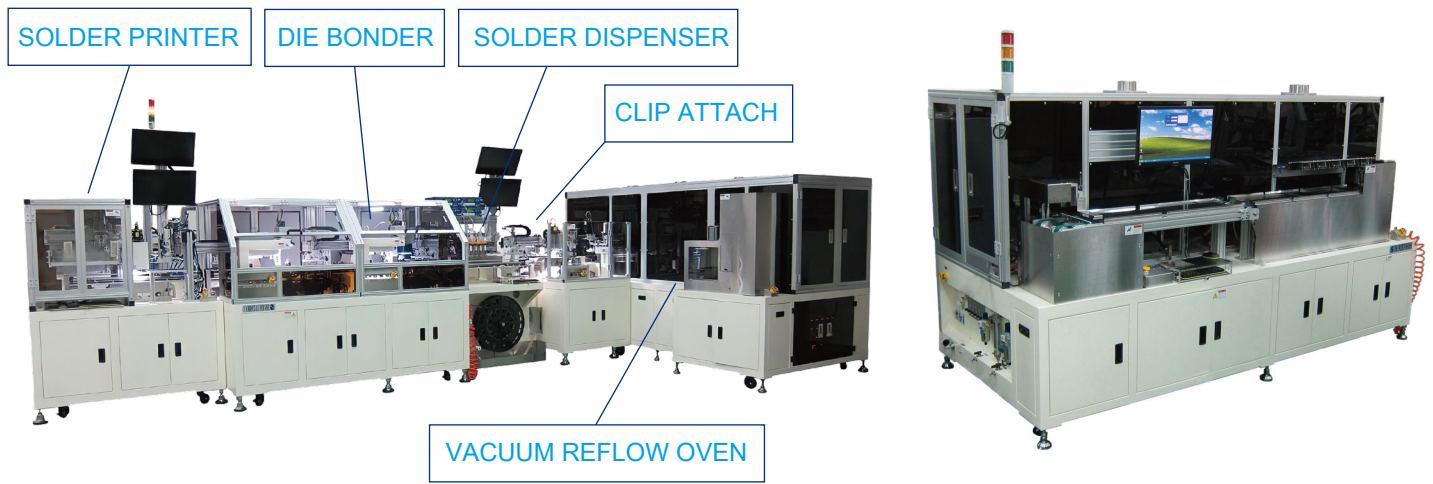


真空回焊炉—气泡率问题处理专家

Vacuum Reflow System

广化公司推出之连续式真空回焊炉突破传统回焊炉之技术瓶颈，该炉具低气泡率、可连续式操作、自动flux过滤、高产出、高性价比、低氮气量耗用、高可靠度、操作便利之特质等，可运用于各工业级如车用级高功率器件(Power Device)半导体之回焊。



产品特征

- ✓ 自动进出料客制化设计，可快速更换产品线增加焊接效率
- ✓ 根据产品客制化需求的炉温曲线，增加产品信赖性
- ✓ 全自动智能机，大幅减少人力资源运用
- ✓ 单位生产成本最低
- ✓ 稳定控制产品气泡率，提高产品良率

产品应用

